DIALOG(R) File 351: De ent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009019028

WPI Acc No: 1992-146374/*199218*

XRPX Acc No: N92-109642

Microchannel plate for image intensifier and photoelectron amplifier - gradually decreases sectional area of unit channel comprising multi-channel plate from electron beam incident to output side NoAbstract Dwg /8

Patent Assignee: TOSHIBA KK (TOKE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 4087247 A 19920319 JP 90201525 A 19900731 199218 B

Priority Applications (No Type Date): JP 90201525 A 19900731

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 4087247 A 8

Title Terms: MICROCHANNEL; PLATE; IMAGE; INTENSIFY; PHOTOELECTRON; AMPLIFY; GRADUAL; DECREASE; SECTION; AREA; UNIT; CHANNEL; COMPRISE; MULTI; CHANNEL

; PLATE; ELECTRON; BEAM; INCIDENT; OUTPUT; SIDE; NOABSTRACT

Index Terms/Additional Words: MCP

Derwent Class: V05

International Patent Class (Additional): H01J-043/10

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): V05-D03B5; V05-D06E; V05-K01

. 1 -

⑲ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

平4-87247 ⑫公開特許公報(A)

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月19日

H 01 J 43/10

7247-5E

請求項の数 1 (全8頁) 審査請求 未請求

マルチチヤンネルプレート 69発明の名称

②特 願 平2-201525

願 平2(1990)7月31日 29出

Ш @発 明 者

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

千 秋 涩 個発 赒

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

株式会社東芝 の出頭人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 鈴江 武彦 外3名 四代 理 人

1. 発明の名称

マルチチャンネルプレート

2. 特許請求の範囲

絶録性の基体と、この基体を略垂直に貫通した 複数の穴からなり、波穴の壁面に電子の衝突に よって二次電子を放出する半絶縁性の電子増倍面 を形成した複数のチャンネルと、前記基体の両面 の少なくとも一部に形成され、前記チャンネルの 電子増倍面に所定の電圧を印加するための電極と を備えたマルチチャンネルプレートにおいて、

前記チャンネルの径を電子入射側から電子出射 側に向かって徐々に小さくしてなることを特徴と するマルヂチャンネルプレーと。

3. 発明の詳細な説明

【発明の目的】

(産業上の利用分野)

本発明は、イメージインテンシファィアや光電 ・子増倍器等に用いるマルチチャンネルブレートに 係わり、特にチャンネル形状の改良をはかったマ ルチチャンネルブレートに関する。

(従来の技術)

近年、イメージデバイスに対する要求は、より 高密度に、より高感度に、より遠い動作に、より 広いダイナミックレンジにと、益々高性能化へと 向かっている。マルチチャンネルプレートは、多 数のマイクロサイズの電子増倍管が高密度に集積 された構造の平面デバイスであり、その解像度。 リニアリティ, グイナミックレンジに極めて便れ ている。そして、イメージインテンシファイア等 に代表されるような、特に平面の面像情報を高性 能に信号増幅することが要求されるシステムに対 して、キーデバイスとして用いられている。

マルチチャンネルプレートの電子増倍機能は、 一般の電子増倍管と同様であり、絶縁性若しくは 半絶縁性の基体内郎に設けられた半絶縁性のチャ ンネル壁面に電界によって加速された電子が衝突 して複数個の二次電子が発生する機構によるもの である。このため、デパイスの電子増倍率は、主 として電子が望面に衝突した回数とそのエネル ギーに依存する。従って、電子増倍率を上げるためには、チャネルを長くするのが有効である。

しかしながら、チャンネルの別口面では にチャンネルを長くして、デバイスの電子 学倍率 を向上する方法は、デバイスの使用電圧を上げる 必要があり、単に使い難くなるばかりでなる優を増 があるため、望ましい改善策とはい ない。さらに、このようなマルチチャンネルに を中しては、電子がチャンネルの雙面に を関しては、電子がチャンネルの を持たないため、電子増倍機能を持たない ることがないため、 る次点があった。

これらの弱点を補う改良家として、チャンネルの方向をマルチチャンネルブレートの面に対して 船めに構成する方法が提案されている。第8図に、 この方式によるマルチチャンネルブレートの構成 機略図を示す。(a) は全体構成を示す斜視図、 (b) は要部構成を拡大して示す斜視図、(c) は要 部構成を拡大して示す断面図である。1 は絶縁性 基体、 2 は単位チャネル、 3 は電子増倍面、 4 は カソード電極、 5 はアノード電極、 6 はチャンネ ル入口を示している。

上記の構成では、細い環状のチャンネル2はブレート面に対して垂直ではない角度で形成してあるため、垂直照射する粒子線は、確実にブレート面入り口近傍で衝突し、その結果として高いしない場合率でデバイスは動作可能となる。しかしながら、このようなマルチチャンネルブレートには、新たに、入射した画像情報と出力する画像情報との位置がずれるという欠点が発生した。

(発明が解決しようとする煤筋)

このように、従来のマルチチャンネルブレート の構成では、新たな性能面での欠点を生じること なく、電子増倍率を高めることは困難であった。

本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、 その目的とするところは、チャンネルの長さを大 きくすることなく、且つ入出力の画像情報の位置 ずれを生じることなく、電子増倍率を高めること のできるマルチチャンネルブレートを提供するこ

とにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明の骨子は、マルチチャンネルプレートを構成する単位チャンネルを、その断面積が電子線入射側から電子線出力側に向かって徐々に減少するような構造として、チャンネルの壁面に対する電子の衝突回数を増やすことにある。

即ち本発明は、絶縁性の基体と、このないのである。
を関した複数の穴ののななからないである。
を関うて、変元ののでは、変元のでは、変元のでは、変元のでは、変元のでは、ないでは、変数のチャルと、前記・サーンないので、変元を印が、変元を印が、変元を行って、ができる。
をいるのである。

(作用)

本発明によれば、チャンネルの構造を上記のよ

うに形成することにより、入出力画像情報の位置 ずれを生じることなく、電子増倍率の向上をはか ることが可能となる。

入出力の画像情報の位置ずれを生ないことは、 単位チャンネルの軸がプレート面に対して垂直で あることから容易に理解できるので、ここでは形 子増倍率を向上に関して説明を加える。第7回は、 従来例と本発明とのマルチチャンネルブレートに ついで、単位チャンネルで、その等電位線Aと電 子軌道Bを比較して示した断面図である。図中の 丸数字は、電子と電子増倍面3との衝突回数であ る。図からわかるように、本発明では、等電位線 Aとチャンネル壁面(電子増倍面3)の角度に起 因する二次電子の放出角度から、従来例と比較し て、電子と電子増倍面3との衝突回数は増加する。 即ち、本発明は、電子増倍率が従来例より向上す る。また、同一のゲインを持つマルチチャンネル ブレートでは、衝突回数が多いほうが出力が安定 するという利点も得られる。また、マルチチャン ネルブレートに加える電位は同一であるため、残

留ガスの正イオンの加速エネルギーには有意差はなく、さらに衝突回数も少ないため、チャンネル 盤面の損傷は増大しない。

(実施例)

以下、本発明の詳細を図示の実施例によって説明する。

第1 図は本発明の第1 の実施例に係わるマルチ チャンネルブレートの機略構成を説明するための もので、(4) は全体構成を示す斜視図、

(b) は要部構成 ((a) で破線で囲んだ領域)を拡大して示す斜視図、(c) は要部構成を拡大して示すように、例えばが悪いののである。図に示すように、例えばを重ける。図に示すようには、選体11を発行したが変の円錐台空洞状の単位チャンネル12ののが形成されている。単位チャンネル12ののかが近には、例えば一部変の電子やシスが形した。されている。に、マルチチャンはの両には、の両には、の両にはMo、Wのような高融点金属からなるないのでは、Wのような高融点をは、を拡大している。とは、Wのような高融点をはなるなどを表示している。というには、ではなるなどでは、Comple には、Woking には、Woking

以上は衝突回数が多いように条件を定める。これは、使用時の印加電圧に関係する。

このような構造のマルチチャンネルプレートは、 東ねたガラス質を加熱・軟化した状態で引き伸ば す工程を、複数回級り返した後、切断してプレート状に加工する、従来の2段管引き法では製造困 難である。そこで、第2図の配分断面図によって、 本実施例のマルチチャンネルプレートの製造方法 例を説明する。 14, 15が形成されている。使用時においては 口径が大きい (o 1) チャンネル入口 1 6 例がカ ソード電極 1 4、口径が小さい (o 2) チャンネ ル出口 1 7 餌がアノード電極である。なお、単位 チャンネル 1 2 は、ブレート面に規則的に配列さ れている。

本実施例では、単位チャンネル12の口径は、マルチチャンネルブレートの厚み (d) に対して、その増倍効率の点から、次の条件を満たすことが 記ましい。

$200 \times 01 \ge d \ge 20 \times 02$

これは、マルチチャンネルブレートの利得特性が10°以上であり、イオンフィードバック効果が顕著にならないための指針である。 さらに、電子増倍率を向上する観点から考えれば、

す1>す2は、不可欠であるが、効果を顕著してするためには、次の条件を満たすことが望ましい。
即ち、与えられたブレートの厚み(d)としい射粒子線角度に対して、す1とす2は、統計的にみて等断面積のチャンネルに比較して少なくとも1回

次いで、第2図(c) に示すようにマスク18を除去した後、高真空(1×)のつtorr以下)中で熱処理(300で以上)して、基体11の表面を消浄化する。さらに、例えば水素のような週元性ガス等団気で熱処理し、第2図(d) に示すように、チャンネル12の表面(貫通穴の壁面)を半絶録性の電子増倍面13に改質する。

次いで、基体11の表面に垂直な軸をもって回

特間平4-87247(4)

転する固定具を用い、第2図(e)に示すように、 電子ピーム蒸着法により基体11の表面にMoの ような高級膜14′を堆積する。このとき、 電子ピーム蒸着における蒸着物質は、基板の面に 対して、ののでは、対けるでは、ののでは、 第2図(f)に示すように、基体11の他方のの面に り高は、単絶縁性の電子増倍面13と配気のの まれている。なお、チャンネル内のの等でが されている。なお、チャンネル内のの等でが されている。なお、チャンネル内のの等でが きれている。なお、チャンネル内のでで 非対称に乗りたけ、数度傾けることによって 同様に 同様に

最後に、第2図(g) に示すように、プレートの 端面を切除することにより、マルチチャンネルブ レートが完成することになる。なお、上記蒸着し た金属幾14′、15′は前記電極14、15と なる。

このように本実施例によれば、チャンネル12の 径(断面積)をチャンネル人口 1 6 例(電子入射 例)からチャンネル出口側(電子出射例)にかけ

図、(b) は要形構成を拡大して示す斜視図、(c) は要形構成を拡大して示す断面図である。なお、図中21~27は第1図における11~17に対応している。

第4図の部分断面図によって、本実施例のマル

て徐々に小さくなるように形成しているので、 チャンネル12内に入射した電子と電子増倍面3 との衝突回数を増加させることができ、電子増倍 事を向上させることができる。そしてこの場合、 チャンネル12をブレート面に対して垂直の角度 で形成しているため、入射した画像情報と出力す る画像情報との位置がずれ等の不都合はない。

なお、同一のゲインを持つマルチチャンネルブレートでは、衝突回数が多いほうが出力が安定的比がある。 従って本実施例は従来側に比べ、電極14、15間に印加する電圧を問じて登定すれば電子増倍率が大きくなり、同じ電子増倍率に設定すれば出力の安定化をはかることができる。また、本実施例におけるチャンネル12の影響な工程を要することなく、半導体製造に実現一般的なドライエッチング法等により間易に実現することができる。

第3図は本発明の第2の実施例の機略構成を説明するためのもので、(a) は全体構成を示す斜視

チチャンネルブレートの製造方法例を説明する。まず、第4図(a)に示すように、例えば高船ガラス(SiO, B, O, BaO, ほか)からなる透明絶縁性基体21の一方の表面に、例えばMoのような電子と、例えばMoのような高融で、が4図(b)に示すように、基体21の他方の面にも配合によって高融を29′を進行する。その後、、第4図(c)に高融を29′を進行エッチングプロセスによって高融を29′を選択エッチングプロセスによって高融を31、29′を選択エッチングでし、編状若しくは個目状の選種パターン28、29を形成する。

次いで、第4図 (d)~(g) に示すように、先の実施例と同様にして、絶縁性基体11の一方の表面にマスク30を形成し、異方性ドライエッチンにより基体21を選択エッチングしてチャンネル22を形成し、さらに半絶縁性の電子増倍面23を形成する。次いで、第4図 (h)~(j) に示すように、先の実施例と同様にして、電子ビーム蒸費法により基体11の両面に150 等の透明導電体

2 4′, 2 5′ を形成し、プレートの端面を切除することにより、マルチチャンネルブレートが完成することになる。

次いで、第5図(c)(d)に示すように、先の実施例と同様に口径か小さいチャンネル出口の形状(径の2)のマスク30を形成し、続いて異方性

チャンネル22を介さずに、光信号をマルチチャンネルブレートの両方向へ伝送することが可能と なる。

次に、第2の実施例素子の応用例について説明 する。第6図は、光反射増幅プレートであり、電 子の出口側から光入射側へ光信号を取り出す応用 システムである。システムの構成は以下の通りで ある。透明の封止体41、42で囲まれた領域が 高貴空30(1×10⁻⁵torr以下)中に保持され ており、透明の封止体41、42間に第3回に示 すマルチチャンネルブレートが配置されている。 このマルチチャンネルブレートの口径が大きい (41) チャンネル入口側には、このチャンネル 入り口に対向する封止体41の位置に入射光Pを 電子線Qに変換する光電面43がそれぞれ形成され ている。さらに、チャンネル出口側には、封止体 45上にコレクタ電極44を介して蛍光面45が一 定の間隔をもって形成されている。蛍光面45に 印加する堪位は、マルチチャンネルプレートの框 子出口側電位より発光に必要なだけ正電位に保た

ドライエッチングにより基体 2 1 を選択エッチングしてチャンネル 2 2 を形成する。次いで、第5図(e)に示すように、マスク3 0 を除去した後、高真空 (1×10°torr以下)中で熱処理(300℃以上)して表面を洗浄化する。さらに、例えば水業のような運元性ガス 雰囲気で熱処理し、第5図(f)に示すように、チャンネル 2 2 の表面を半絶縁性の電子増倍面 2 3 に改質する。その後、第5図(g)に示すように、窓の関口部パターン3 2、3 3 を面の両側から除去する。

次いで、高真空(1×10⁻⁵torr以下)中で無処理(300 で以上)して表面を清浄化したのち、第5回(h)~(j) に示すように、先の実施例と同様にして、電子ビーム無着法により基体11の両面に1T0等の透明導電体24′、25′を形成し、ブレートの端面を切除することにより、マルチチャンネルブレートが完成することになる。

第2の実施例の特徴は、マルチチャンネルブレートに電圧を印加する電極24、25か、 透明 毎世体からなることである。この構成によって、

れている。また、蛍光面45の間には分離電極 46が形成されている。

ここで、蛍光面 4 5 で発光した光を有効かつ精度良く取り出すためには、チャンネル開口率を制限する必要がある。即ち、高密度にチャンネルが形成されているマルチチャンネルブレートでは、 週明絶縁性基体 2 1 を介して出力される光が、

特開平4-87247(6)

チャンホル望面に多重散乱して、光信号のぼけや減衰を生じるためである。しかし、一方では、システムとして信号を増倍するためには、少なくとも次の条件を満たす必要がある。

 $A \cdot B \cdot C \cdot D / E \ge 1$

但し、Aは光電変換率、BはMCP増倍率、Cは 発光率、Dはチャンネル閉口面積(光入射側の閉 口面積)、Eはユニット衆子面積である。より望ましい条件では、上記値は 100以上である。

世界の では、本名の のの外の ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは

構成を説明するための図、第4 図及び第5 図は第2 の実施例の製造方法例を示す工程断面図、第6 図は第2 の実施例の応用システム例を示す断面図、第7 図は本発明の基本原理を説明するための図である。

- 11.21…艳绿性基体、
- 12,22…単位チャンネル、
- 13,23…電子增倍面、
- 14,24…カソード電極、
- 15, 25…アノード危極、
- 16.26…チャンネル入口、
- ; 7, 27…チャンネル出口、
- 18,30…エッチングマスク、
- 28, 29… 編状電極、
- 32、33…窓パータン、
- 41.42…透明封止体、
- 4 3 … 光電面、
- 4 4 … 蛍光面、
- 45…コレクタ電極。

直接チャンネル壁面を励起して、電子を発生する こともできる。

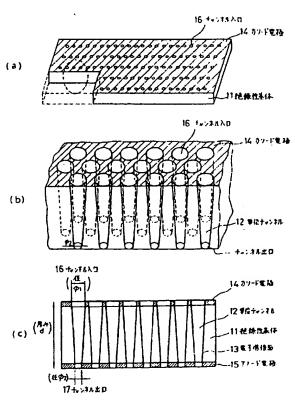
なお、本発明は上述した各実施例に限定される ものではなく、その要旨を逸脱しない顧問で、 種々変形して実施することができる。

[発明の効果]

以上群述したように本発明によれば、マルチチャンネルブレートを構成する単位チャンネルでして線入射側から電子線入射側から電子線出力側に向かって徐々に減少するような構造として、チャンネルの長さを大きくすることない、且つ入出力の画像情報の位置すれを生じることなく、電子増倍串を高めることのできる。

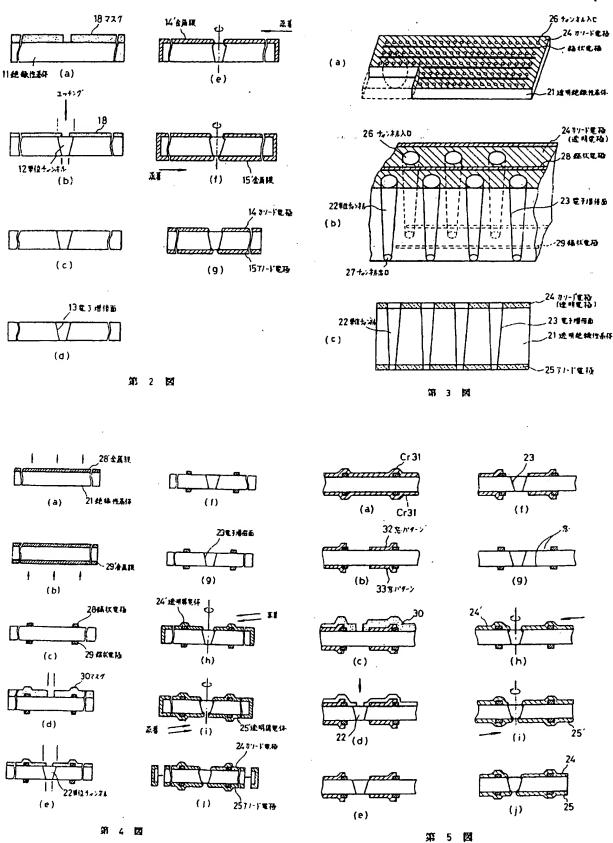
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例に係わるマルチチャンネルブレートの機略構成を説明するための図、第2図は第1の実施例の製造方法例を示す工程断面図、第3図は本発明の第2の実施例の概略

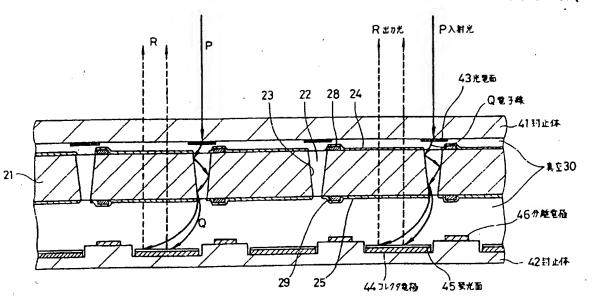


第1図

特別年4-87247(プ)



特閒平4-87247(8)



第 6 図

